Panasonic

Japanese-English parallel description

信頼性試験データ Reliability test data

2モードノイズフィルタ 2 mode Noise Filter

EXC24CN601X

検印	担当
Check	Design
森本	武田
Morimoto	Takeda

パナソニックエレクトロニックデバイス株式会社 回路部品ビジネスユニット Panasonic Electronic Devices Co.,Ltd. Circuit Components Business Unit

目 次 Contents

1. 寿命試験

Life Test 2 ページ 1-1. 温度サイクル試験 Thermal Shock Test Page 1-2. 高温負荷寿命試験 3 Load Life Test 1-3. 耐湿負荷寿命試験 Humidity Load Life Test 1-4. 耐湿性 **Humidity Test** 2. 機械的試験 Mechanical Test 2-1. 静電気耐圧試験 6 **ESD Test** 2-2. はんだ付け性試験 Solderability Test 2-3. はんだ耐熱試験 7 Resistance to soldering 2-4. たわみ試験 8 Bending Test 2-5. 振動試験 9 Vibration Test 2-6. 落下試験 10 Drop Test 2-7. 固着性試験 11 Pressurization Test

1. 寿命試験

Life Test

1-1. 温度サイクル試験

Thermal Shock Test

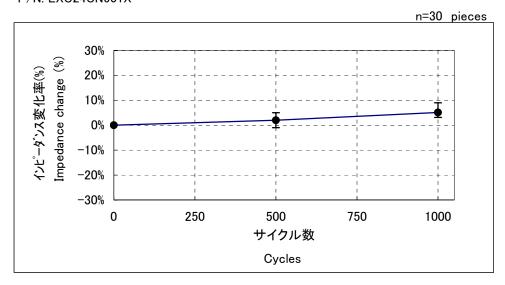
試験条件(1cycle)

温度 -40℃(30分)~+85℃(30分)

Test condition:(1cycle)

Temp. $-40^{\circ}C(30\text{min.})$ to $+85^{\circ}C(30\text{min.})$

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

1-2. 高温負荷寿命試験

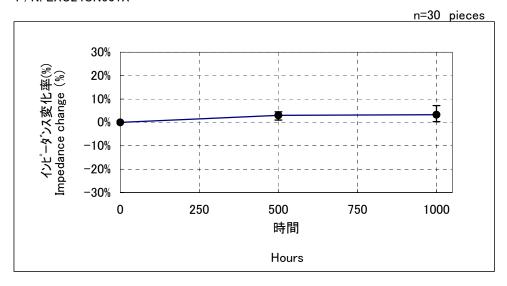
Load Life Test

試験条件 Test condition:

温度 85±2°C Temp. 85±2°C

印加電流 定格電流(350mA) Applied current Rated current (350mA)

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

1-3. 耐湿負荷寿命試験

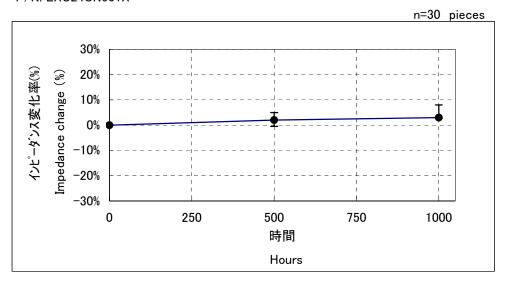
Humidity Load Life Test

試験条件 Test condition:

温度 $40\pm2^{\circ}$ C Temp. $40\pm2^{\circ}$ C 湿度 $90\sim95\%$ Humidity 90 to 95%

印加電流 定格電流(350mA) Applied current Rated current(350mA)

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

No evidence of mechanical damage: OK

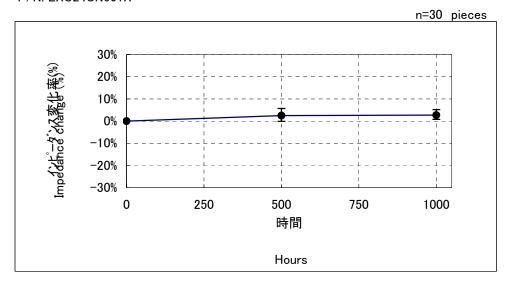
1-4. 耐湿性

Humidity Test

試験条件 Test condition:

温度 $40\pm 2^{\circ}$ C Temp. $40\pm 2^{\circ}$ C 湿度 $90\sim 95\%$ Humidity 90 to 95%

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

2. 機械的試験

Mechanical Test

2-1. 静電気耐圧試験

ESD Test

試験条件 Test condition 静電気容量250pF Capacitance 250pF 負荷抵抗 0Ω Resistance O ohm 印加電圧 8kV Applied Voltage 8kV 回数 10回 Times 10times

P/N: EXC24CN601X

N=30 素子間絶縁破壊無し(IR:100MΩ以上)

Insulation resistance between elements: No problem (IR>100M ohm)

2-2. はんだ付け性

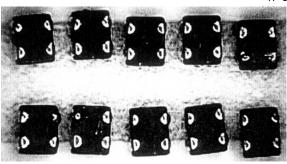
Solderabilty Test

試験条件 Test condition:

温度 230 $\pm 5^{\circ}$ C Temp. 230 $\pm 5^{\circ}$ C 浸漬時間 4 ± 0.5 秒 Duration 4+/-0.5sec

P/N: EXC24CN601X

n=30 pieces



電極の75%以上新しいはんだで覆われている

At least 75% of terminal electrode is covered by new solder: OK

2-3. はんだ耐熱試験

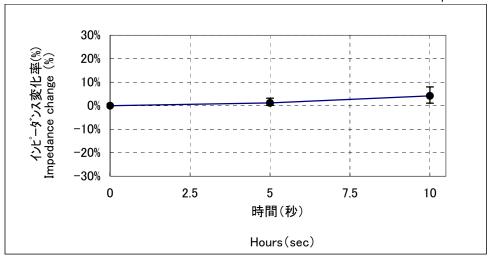
Resistance to soldering

試験条件 Test condition:

温度 $260\pm5^{\circ}C$ Temp. $260\pm5^{\circ}C$ 時間 10 ± 0.5 sec. Duration 10 ± 0.5 sec.

P/N: EXC24CN601X

n=30 pieces



機械的損傷無し

2-4. たわみ試験

Bending Test

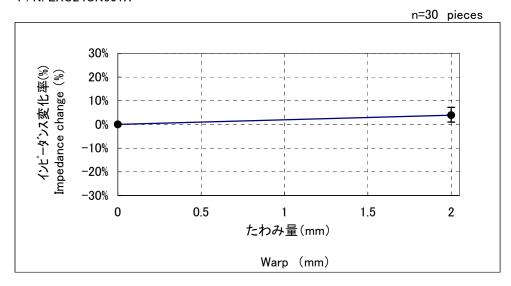
試験条件 Test condition:

試験基板 カプラエホ Testing board Glass epoxy

(厚み t=1.0mm) (thickness 1.0mm)

たわみ量 2mm Warp 2mm

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

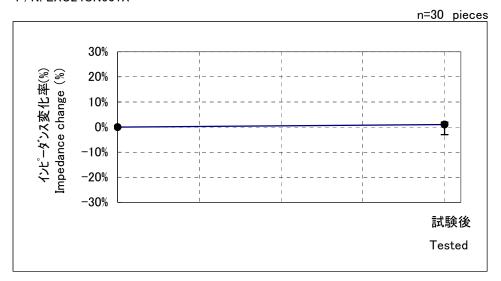
2-5. 振動試験

Vibration Test

試験条件 Test condition: 試験周波数 10→55→10Hz Testing Freq 10 to 55 to 10Hz

(1分間で往復)(Sweep time 1 min.)X, Y, Z 各2時間X, Y, Z each 2 hours

P/N: EXC24CN601X



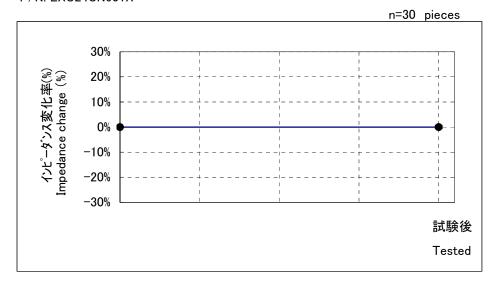
機械的損傷無し

2-6. 落下試験

Drop Test

試験条件 P板はんだ付け 100g負荷 高さ1.5m コンクリート上 10回 Test condition PCB soldering Load 100g Height 1.5m Concrete above 10 times

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

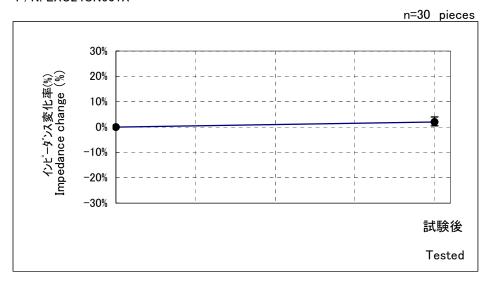
2-7. 固着試験

Pressurization Test

試験条件 P板にはんだ付けし、横方向から5Nで押す 時間10秒

Test condition PCB soldering Pressuring force 5N Time 10sec

P/N: EXC24CN601X



機械的損傷無し

HULL-1A

	0	1
平均值	0	2.0%
最大	0	2.0%
最小	0	1.5%
TX.1.	U	٠.

Z	0	1
平均值	0	2.0%
最大	0	2.0%
最小	0	1.5%